

高等学校教材

Electronic

# 模拟电子技术

江晓安 董秀峰 编著

(第二版)

Electronic

西安电子科技大学出版社

<http://www.xduph.com>

高等学校教材

# 模拟电子技术

(第二版)

江晓安 董秀峰 编著

西安电子科技大学出版社

2002

## 内 容 简 介

本教材是在第一版的基础上,广泛征求教学实施者的意见,重新修订而成的。

本书共分10章,内容包括半导体器件、放大电路分析基础、频率特性、场效应管放大电路、负反馈放大电路、直接耦合放大电路和集成运算放大器、集成运算放大器的应用、波形产生与变换电路、功率放大电路、直流电源等。作者在编写时力求精选内容,深入浅出,图文并茂,便于阅读。另外,每章均有一定量的例题和练习题。为便于读者自学,本书配有学习指导书,并与《数字电子技术》配套使用(也可单独使用)。教学时数约72学时(不含实验)。

本教材是编者基于30多年之教学经验,综合有关专业的大纲要求编写而成的。

本教材有较宽的专业适应面,适用于高等学校电子信息类专业本科生及大专生使用,也可用作相关专业自考教材,还可供从事电子技术方面工作的工程技术人员参考。

高等学校教材  
**模拟电子技术**

(第二版)

江晓安 董秀峰 编著

责任编辑 李惠萍 毛红兵

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路2号)

电 话 (029) 8227828 邮 编 710071

http://www.xduph.com E-mail: xdupfxb@pub.xaonline.com

经 销 新华书店

印 刷 陕西光大印务有限责任公司

版 次 1983年4月第1版 2002年1月第2版 2002年3月第13次印刷

开 本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 17.25

字 数 394千字

印 数 90 501~96 500

定 价 18.00元

ISBN 7-5606-0230-4/TN·0070(课)

**XDUP 0435042-13**

\*\*\* 如有印装问题可调换 \*\*\*

本书封面贴有西安电子科技大学出版社的激光防伪标志,无标志者不得销售。

# 前 言

本书是在第一版的基础上，经过总结、提高、修改而成的。

第二版保留了第一版的特征。为适应相关专业的教学需要，本书将频率特性单列一章，全书共 10 章。第一至四章和第八至十章由江晓安负责修订，第五至七章由董秀峰负责修订，全书由江晓安定稿。

教师在讲授这门课程时可根据各专业的教学需要，对书中内容进行适当取舍。如通信专业和电子技术等专业，对频率特性要求较高，故这部分内容可作为一章讲授，而其它专业可将这部分内容进行定性的讲述。第八章波形产生电路部分，因为通信专业和电子技术专业后续还要开高频电子线路（非特性电子线路）课，所以此章正弦波振荡部分可以不讲述，非正弦波产生电路可放在第七章集成运放应用中讲述。

由于电子技术课程是一门主干专业基础课，故本科、专科对本门课程的基本要求是一致的，只是在深度和广度上有所区别。教师在讲述时应掌握好分寸。

本书适合用作高等院校电子信息类专业本科生“模拟电子技术”（或“线性电子电路”）课程的教材，专科学校相关专业也可选作教材，同时还适用于自考、夜大、函大作为相应专业的教材。

本书的再版得到了陕西省考试管理中心王浩、王巨勇同志和西安电子科技大学出版社的大力支持，在此表示感谢。

对于书中存在的缺点和错误，敬希读者批评指正。

编 者

2001 年 10 月

# 第一版前言

电子技术是目前发展最快的学科之一。随着科学技术的发展,许多专业相继开设了电子技术课程。

电子技术分为“模拟电子技术”和“数字电子技术”,它们均是学习其它有关课程的基础。本书只讨论“模拟电子技术”。

编写本书时我们注意了精选内容,突出重点,加强基本概念、基本原理、基本分析方法、基本单元电路的训练和培养。由于本课程的工程性较强,因此在分析、计算时往往突出主要矛盾和主要问题,而忽略其次要因素,所以不追求数学上的严密性,而主要着重实用性及物理概念的清晰。

全书共分九章,第一章主要讲述半导体器件的工作原理,为学习以后各章创造必要的条件;第二章主要讨论了基本放大电路的组成原理、工作状态的分析以及放大电路的指标计算。这是本课程的重要基础;第三章为场效应管及其放大电路;第四章为负反馈放大电路,负反馈是改善放大电路性能的重要措施;第五章为直接耦合放大电路和集成运算放大电路;第六章为集成运算放大电路的应用;第七章为波形产生与变换电路;第八章为功率放大电路;第九章为直流电源。

为了方便读者自学,我们还编写了《模拟电子技术学习指导书》。书中讲述了学习要求和重点内容,并通过大量例子,讲述解题方法,使读者逐渐掌握分析问题、解决问题的思路和方法,并附有本教材中全部习题的解答。

本书适合做高等工科院校有关专业本科生及大专生“模拟电子技术”(或“线性电子电路”)课程的教材,亦适用于自考、夜大、函大作为相应课程教材。

在本书的出版过程中,得到了西安电子科技大学吕建伟、王和平、付长进同志的支持,在此表示感谢。

由于编者水平有限,加之时间仓促,本书一定会有不少问题,恳请读者和使用本书的教师批评、指正。

编者

1993年1月

# 符号说明

## 一、基本符号

$q$	电荷	$L$	电感
$\varphi$	磁通	$C$	电容
$I, i$	电流	$M$	互感
$U, u$	电压	$Z$	阻抗
$P, p$	功率	$X$	电抗
$W, w$	能量	$Y$	导纳
$R, r$	电阻	$B$	电纳
$G, g$	电导	$A$	放大倍数

## 二、电压、电流

英文小写字母  $u(i)$ ，其下标若为英文小写字母，则表示交流电压(电流)瞬时值(例如， $u_o$  表示输出交流电压瞬时值)。

英文小写字母  $u(i)$ ，其下标若为英文大写字母，则表示含有直流的电压(电流)瞬时值(例如， $u_o$  表示含有直流的输出电压瞬时值)。

英文大写字母  $U(I)$ ，其下标若为英文小写字母，则表示正弦电压(电流)有效值(例如， $U_o$  表示输出正弦电压有效值)。

英文大写字母  $U(I)$ ，其下标若为英文大写字母，则表示直流电压(电流)(例如， $U_o$  表示输出直流电压)。

$U, I$  正弦电压、电流相量(复数量)

$U_m, I_m$  正弦电压、电流幅值

$U_Q, I_Q$  电压、电流的静态值

$U_f, I_f$  反馈电压、电流有效值

$U_{CC}, U_{EE}$  集电极、发射极直流电源电压

$U_{BB}$  基极直流电源电压

$U_{DD}, U_{SS}$  漏极和源极直流电源电压

$U_s, I_s$  直流电压源、电流源

$u_s, i_s$  正弦电压源、电流源

$U_i$  输入电压有效值

$u_i$  含有直流成分输入电压瞬时值

$u_i$  输入电压瞬时值

$U_o, I_o$  输出交流电压、电流有效值

$u_o$	含有直流成分输出电压的瞬时值
$U_R$	基准电压、参考电压、二极管最大反向工作电压
$I_R$	参考电流、二极管反向电流
$U_+、I_+$	运放同相端输入电压、电流
$U_-、I_-$	运放反相端输入电压、电流
$U_{id}$	差模输入电压信号
$U_{ic}$	共模输入电压信号
$U_{oim}$	整流或滤波电路输出电压中基波分量的幅值
$U_{CEQ}$	集电极、发射极间静态压降
$U_{OH}$	运放输出电压的最高电压
$U_{OL}$	运放输出电压的最低电压
$I_{BQ}$	基极静态电流
$I_{CQ}$	集电极静态电流
$\dots$	交流变化量

$A_{usi}$	低频电压放大倍数
$A_{ush}$	高频电压放大倍数
$A_f$	闭环放大倍数
$A_{uf}$	具有负反馈的电压放大倍数，即闭环电压放大倍数
$A_i$	开环电流放大倍数
$A_{if}$	闭环电流放大倍数
$A_r$	开环互阻放大倍数
$A_{rf}$	闭环互阻放大倍数
$A_g$	开环互导放大倍数
$A_{gf}$	闭环互导放大倍数
$F$	反馈系数
$A_p$	功率放大倍数

## 五、功率

$p$	瞬时功率
$P$	平均功率（有功功率）
$Q$	无功功率
$\tilde{S}$	复功率
$S$	视在功率
$\lambda$	功率因数
$P_o$	输出信号功率
$P_c$	集电极损耗功率
$P_E, P_s$	直流电源供给功率

## 六、频率

$f$	频率通用符号
$\omega$	角频率通用符号
$f_H (f_h)$	放大电路的上限截止频率。此时放大电路的放大倍数为 $A_{ush} = 0.707A_{usm}$
$f_L (f_l)$	放大电路的下限截止频率。此时， $A_{usi} = 0.707A_{usm}$
$f_{BW}$	通频带（带宽） $f_{BW} = f_H - f_L$
$f_{Hf}$	具有负反馈时放大电路的上限截止频率
$f_{Lf}$	具有负反馈时放大电路的下限截止频率
$f_{BWf}$	具有负反馈时的通频带
$f_a$	共基极接法时三极管电流放大系数的上限截止频率
$f_\beta$	共射极接法时三极管电流放大系数的上限截止频率
$f_T$	三极管的特征频率
$\omega_0$	谐振角频率、振荡角频率

$f_0$  振荡频率

## 七、器件参数

$V_D$	二极管
$U_T$	温度电压当量 $U_T = kT/q$ 、增强型场效应管的开启电压
$I_D$	二极管电流, 漏极电流
$I_S$	反向饱和电流, 源极电流
$I_F$	最大整流电流
$U_{on}$	二极管开启电压
$U_B$	PN 结击穿电压, 基极直流电压
$V_{Dz}$	稳压二极管
$U_z$	稳压管稳定电压值
$I_z$	稳压管工作电流
$I_{z\max}$	最大稳定电流
$r_z$	稳压管的微变电阻
b	基极
c	集电极
e	发射极
$I_{CBO}$	发射极开路、集-基极间的反向饱和电流
$I_{CEO}$	基极开路、集-射极间的穿透电流
$I_{CM}$	集电极最大允许电流
P	空穴型半导体
N	电子型半导体
$n$	电子浓度
$p$	空穴浓度
$r_{bb'}$	基区体电阻
$r_{b'e}$	发射结的微变等效电阻
$r_{be}$	共射接法下, 基-射极间的微变电阻
$r_{ce}$	共射接法下, 集-射极间的微变电阻
$\alpha$	共基接法下, 集电极电流的变化量与发射极电流的变化量之比, 即 $\alpha = \Delta I_C / \Delta I_E$
$\bar{\alpha}$	从发射极到达集电极的载流子的百分数, 或 $\bar{\alpha} = I_C / I_E$
$\beta$	共射接法下, 集电极电流的变化量与基极电流的变化量之比, 即 $\beta = \Delta I_C / \Delta I_B$
$\beta$	共射接法下, 不考虑穿透电流时 $I_C$ 与 $I_B$ 的比值
$g_m$	跨导
$BU_{EBO}$	集电极开路时 e-b 间的击穿电压

$BU_{CE0}$	基极开路时 c-e 间的击穿电压
$U_{I0}$ 、 $I_{I0}$	集成运放输入失调电压、失调电流
$I_{IB}$	集成运放输入偏置电流
V	三极管
$S_R$	集成运放的转换速率
D	场效应管漏极
G	场效应管栅极
S	场效应管源极、整流电路的脉动系数
$U_P$	场效应管夹断电压
$r_{DS}$	场效应管漏源间的等效电阻
$I_{DSS}$	结型、耗尽型场效应管 $U_{GS}=0$ 时的 $I_D$ 值
CMRR	共模抑制比
CMR	用分贝表示的共模抑制比, 即 $20 \lg \text{CMRR}$
Q	静态工作点、LC 回路的品质因数
$\tau$	时间常数
$\eta$	效率
$\varphi(\theta)$	相角
$\varphi_F$	反馈网络的相移

# 目 录

<b>第一章 半导体器件</b> .....	1	2.5 多级放大电路 .....	50
1.1 半导体基础知识 .....	1	2.5.1 多级放大电路的耦合方式 .....	50
1.1.1 本征半导体 .....	1	2.5.2 多级放大电路的指标计算 .....	53
1.1.2 杂质半导体 .....	2	思考题和习题 .....	56
1.2 PN 结 .....	3	<b>第三章 放大电路的频率特性</b> .....	63
1.2.1 异型半导体接触现象 .....	3	3.1 频率特性的一般概念 .....	63
1.2.2 PN 结的单向导电特性 .....	4	3.1.1 频率特性的概念 .....	63
1.2.3 PN 结的击穿 .....	5	3.1.2 线性失真 .....	64
1.2.4 PN 结的电容效应 .....	6	3.2 三极管的频率参数 .....	65
1.2.5 半导体二极管 .....	7	3.2.1 共发射极电流放大系数 $\beta$ 的	
1.2.6 稳压二极管 .....	10	截止频率 $f_{\beta}$ .....	65
1.2.7 二极管的应用 .....	12	3.2.2 特征频率 $f_T$ .....	65
1.2.8 其它二极管 .....	14	3.2.3 共基极电流放大系数 $\alpha$ 的	
1.3 半导体三极管 .....	15	截止频率 $f_{\alpha}$ .....	66
1.3.1 三极管的结构及类型 .....	15	3.2.4 三极管混合参数 $\pi$ 型	
1.3.2 三极管的三种连接方式 .....	16	等效电路 .....	66
1.3.3 三极管的放大作用 .....	16	3.3 共 e 极放大电路的频率特性 .....	68
1.3.4 三极管的特性曲线 .....	19	3.3.1 中频区放大倍数 $A_{usm}$ .....	69
1.3.5 三极管的主要参数 .....	20	3.3.2 低频放大倍数 $A_{usl}$ 及波特图 .....	70
1.3.6 温度对三极管参数的影响 .....	22	3.3.3 高频电压放大倍数 $A_{ush}$	
思考题和习题 .....	24	及波特图 .....	71
<b>第二章 放大电路分析基础</b> .....	27	3.3.4 完整的频率特性曲线(波特图) .....	73
2.1 放大电路工作原理 .....	27	3.3.5 其它电容对频率特性的影响 .....	74
2.1.1 放大电路的组成原理 .....	27	3.4 多级放大电路的频率特性 .....	75
2.1.2 直流通路和交流通路 .....	28	3.4.1 多级放大电路的通频带 $f_{bw}$ .....	75
2.2 放大电路的直流工作状态 .....	29	3.4.2 上、下限频率的计算 .....	76
2.2.1 解析法确定静态工作点 .....	29	思考题和习题 .....	77
2.2.2 图解法确定静态工作点 .....	29	<b>第四章 场效应管放大电路</b> .....	79
2.2.3 电路参数对静态工作点		4.1 结型场效应管 .....	79
的影响 .....	31	4.1.1 结构 .....	79
2.3 放大电路的动态分析 .....	32	4.1.2 工作原理 .....	80
2.3.1 图解法分析动态特性 .....	32	4.1.3 特性曲线 .....	81
2.3.2 放大电路的非线性失真 .....	34	4.2 绝缘栅场效应管 .....	83
2.3.3 微变等效电路法 .....	36	4.2.1 N 沟道增强型 MOS 场效应管 .....	83
2.3.4 三种基本组态放大电路		4.2.2 N 沟道耗尽型 MOS 场效应管 .....	84
的分析 .....	38	4.3 场效应管的主要参数 .....	87
2.4 静态工作点的稳定及其偏置电路 .....	44	4.3.1 直流参数 .....	87

4.3.2	交流参数	87	6.3.2	威尔逊电流源	136
4.3.3	极限参数	88	6.3.3	比例电流源	138
4.4	场效应管的特点	88	6.3.4	微电流源	139
4.5	场效应管放大电路	89	6.3.5	多路电流源	140
4.5.1	静态工作点与偏置电路	90	6.3.6	作为有源负载的电流源电路	141
4.5.2	场效应管的微变等效电路	92	6.4	集成运算放大器介绍	142
4.5.3	共源极放大电路	93	6.4.1	偏置电路	142
4.5.4	共漏放大器(源极输出器)	93	6.4.2	输入级	143
	思考题和习题	95	6.4.3	中间级	143
<b>第五章</b>	<b>负反馈放大电路</b>	<b>98</b>	6.4.4	输出级和过载保护	144
5.1	反馈的基本概念	98	6.5	集成运放的性能指标	144
5.1.1	反馈的定义	98		思考题和习题	148
5.1.2	反馈类型及其判定	99	<b>第七章</b>	<b>集成运算放大器的应用</b>	<b>152</b>
5.1.3	负反馈放大器的四种基本组态	101	7.1	集成运放应用基础	152
5.2	负反馈对放大器性能的影响	105	7.1.1	低频等效电路	152
5.2.1	使放大器的放大倍数下降	105	7.1.2	理想集成运算放大电路	153
5.2.2	稳定被取样的输出信号	105	7.1.3	集成运放的线性工作区	153
5.2.3	使放大倍数的稳定性提高	106	7.1.4	集成运放的非线性工作区	154
5.2.4	可以展宽通频带	106	7.2	运算电路	155
5.2.5	对输入电阻的影响	107	7.2.1	比例运算电路	155
5.2.6	对输出电阻的影响	108	7.2.2	求和电路	158
5.2.7	减小非线性失真和抑制 干扰、噪声	109	7.2.3	积分电路和微分电路	161
5.3	负反馈放大器的指标计算	110	7.2.4	对数和指数运算电路	163
5.3.1	等效电路法	110	7.2.5	乘法运算电路	164
5.3.2	分离法	110	7.3	有源滤波电路	166
5.3.3	强负反馈放大器的增益估算法	110	7.3.1	低通滤波电路	168
5.4	负反馈放大器的自激振荡	114	7.3.2	高通滤波电路	170
5.4.1	产生自激振荡的原因及条件	114	7.3.3	带通滤波电路和带阻滤波电路	171
5.4.2	自激振荡的判断方法	114	7.4	电压比较器	172
5.4.3	常用的消除自激的方法	115	7.4.1	简单电压比较器	173
	思考题和习题	116	7.4.2	滞回比较器	175
<b>第六章</b>	<b>集成运算放大器</b>	<b>120</b>	7.4.3	窗口比较器	180
6.1	零点漂移	121		思考题和习题	181
6.2	差动放大电路	121	<b>第八章</b>	<b>波形产生电路与变换电路</b>	<b>191</b>
6.2.1	基本形式	121	8.1	非正弦波产生电路	191
6.2.2	长尾式差动放大电路	124	8.1.1	矩形波产生电路	192
6.2.3	差动放大器的主要指标	126	8.1.2	三角波产生电路	194
6.2.4	具有调零电路的差动放大器	128	8.1.3	锯齿波产生电路	195
6.2.5	恒流源差动放大电路	129	8.1.4	波形变换电路	197
6.2.6	一般输入信号情况	130	8.2	集成函数发生器 ICL8038 简介	197
6.3	电流源电路	135	8.3	正弦波产生电路	200
6.3.1	镜像电流源电路	135	8.3.1	产生正弦波振荡的条件	200
			8.3.2	RC 正弦波振荡电路	202

8.3.3 LC正弦波振荡电路	205	10.1.2 单相全波整流电路	232
思考题和习题	211	10.1.3 单相桥式整流电路	234
<b>第九章 低频功率放大电路</b>	<b>214</b>	10.2 滤波电路	235
9.1 低频功率放大电路概述	214	10.2.1 电容滤波电路	236
9.1.1 分类	214	10.2.2 其它形式的滤波电路	238
9.1.2 功率放大器的特点	215	10.3 倍压整流	240
9.1.3 提高输出功率的方法	215	10.3.1 二倍压整流电路	240
9.1.4 提高效率的方法	216	10.3.2 多倍压整流电路	240
9.2 互补对称功率放大电路	217	10.4 稳压电路	241
9.2.1 双电源互补对称电路 (OCL电路)	218	10.4.1 稳压电路的主要指标	241
9.2.2 单电源互补对称电路 (OTL电路)	223	10.4.2 硅稳压管稳压电路	241
9.2.3 实际功率放大电路举例	223	10.4.3 串联型稳压电路	244
9.3 集成功率放大器	225	10.5 集成稳压电路	248
9.3.1 内部电路组成简介	225	10.5.1 基本应用电路	248
9.3.2 DG4100 集成功放的 典型接线法	226	10.5.2 扩大输出电流的电路	248
思考题和习题	227	10.5.3 扩大输出电压的电路	248
<b>第十章 直流电源</b>	<b>230</b>	10.5.4 输出电压可调的电路	249
10.1 单相整流电路	230	10.6 开关型稳压电路	249
10.1.1 单相半波整流电路	230	10.6.1 串联型开关稳压电源	250
		10.6.2 并联型开关稳压电源	253
		思考题和习题	255
		<b>参考文献</b>	<b>259</b>

# 第一章

## 半导体器件

晶体管电子电路的核心器件是晶体管，而晶体管是由半导体制成的。因此，在讲具体的电子电路之前，应先讲晶体管原理，而要搞清晶体管原理，必须了解半导体的性质及其导电特性。

### 1.1 半导体基础知识

物质按导电性能可分为导体、绝缘体和半导体。

物质的导电特性取决于原子结构。导体一般为低价元素，如铜、铁、铝等金属，其最外层电子受原子核的束缚力很小，因而极易挣脱原子核的束缚成为自由电子。因此在外电场作用下，这些电子产生定向运动(称为漂移运动)形成电流，呈现出较好的导电特性。高价元素(如惰性气体)和高分子物质(如橡胶，塑料)最外层电子受原子核的束缚力很强，极不易摆脱原子核的束缚成为自由电子，所以其导电性极差，可作为绝缘材料。而半导体材料最外层电子既不像导体那样极易摆脱原子核的束缚，成为自由电子，也不像绝缘体那样被原子核束缚得那么紧，因此，半导体的导电特性介于二者之间。

#### 1.1.1 本征半导体

纯净晶体结构的半导体称为本征半导体。常用的半导体材料是硅和锗，它们都是四价元素，在原子结构中最外层轨道上有四个价电子。为便于讨论，采用图 1-1 所示的简化原子结构模型。把硅或锗材料拉制成单晶体时，相邻两个原子的一对最外层电子(价电子)成为共有电子，它们一方面围绕自身的原子核运动，另一方面又出现在相邻原子所属的轨道上。即价电子不仅受到自身原子核的作用，同时还受到相邻原子核的吸引。于是，两个相邻的原子共有一对价电子，组成共价键结构。故晶体中，每个原子都和周围的 4 个原子用共价键的形式互相紧密地联系起来，如图 1-2 所示。

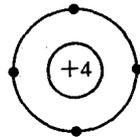


图 1-1 硅和锗简化原子结构模型

共价键中的价电子由于热运动而获得一定的能量，其中少数能够摆脱共价键的束缚而成为自由电子，同时必然在共价键中留下空位，称为空穴。空穴带正电，如图 1-3 所示。

在外电场作用下，一方面自由电子产生定向移动，形成电子电流；另一方面，价电子也按一定方向依次填补空穴，即空穴产生了定向移动，形成所谓空穴电流。

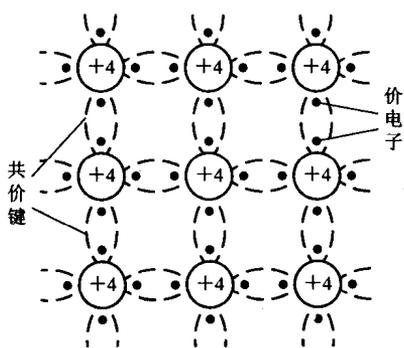


图 1-2 本征半导体共价键晶体结构示意图

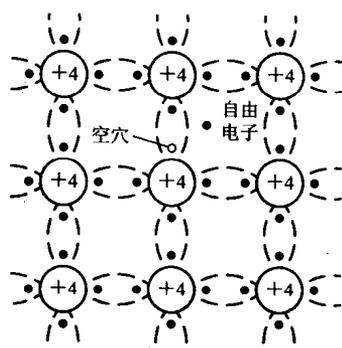


图 1-3 本征半导体中的自由电子和空穴

由此可见，半导体中存在着两种载流子：带负电的自由电子和带正电的空穴。本征半导体中，自由电子与空穴是同时成对产生的，因此，它们的浓度是相等的。我们用  $n$  和  $p$  分别表示电子和空穴的浓度，即  $n_i = p_i$ ，下标  $i$  表示为本征半导体。

价电子在热运动中获得能量产生了电子-空穴对。同时自由电子在运动过程中失去能量，与空穴相遇，使电子、空穴对消失，这种现象称为复合。在一定温度下，载流子的产生过程和复合过程是相对平衡的，载流子的浓度是一定的。本征半导体中载流子的浓度，除了与半导体材料本身的性质有关以外，还与温度有关，而且随着温度的升高，基本上按指数规律增加。因此，半导体载流子浓度对温度十分敏感。对于硅材料，大约温度每升高  $8^{\circ}\text{C}$ ，本征载流子浓度  $n_i$  增加 1 倍；对于锗材料，大约温度每升高  $12^{\circ}\text{C}$ ， $n_i$  增加 1 倍。除此之外，半导体载流子浓度还与光照有关，人们正是利用此特性，制成光敏器件。

### 1.1.2 杂质半导体

本征半导体中虽然存在两种载流子，但因本征载流子的浓度很低，所以，它们的导电能力很差。当我们人为地、有控制地掺入少量的特定杂质时，其导电特性将产生质的变化。掺入杂质的半导体称为杂质半导体。

#### 1. N 型半导体

在本征半导体中，掺入微量 5 价元素，如磷、锑、砷等，则原来晶格中的某些硅(锗)原子被杂质原子代替。由于杂质原子的最外层有 5 个价电子，因此它与周围 4 个硅(锗)原子组成共价键时，还多余 1 个价电子。它不受共价键的束缚，而只受自身原子核的束缚，因此，它只要得到较少的能量就能成为自由电子，并留下带正电的杂质离子，它不能参与导电，如图 1-4 所示。显然，这种杂质半导体中电子浓度远远大于空穴的浓度，即  $n_n \gg p_n$  (下标  $n$  表示是 N 型半导体)，主要靠电子导电，所以称为 N 型半导体。由于 5 价杂质原子可提供自由电子，故称为

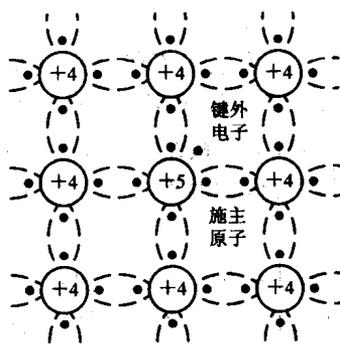


图 1-4 N 型半导体共价键结构

施主杂质。N型半导体中，自由电子称为多数载流子；空穴称为少数载流子。

杂质半导体中多数载流子浓度主要取决于掺入的杂质浓度。由于少数载流子是半导体材料共价键提供的，因而其浓度主要取决于温度。此时电子浓度与空穴浓度之间，可以证明有如下关系：

$$n_n \cdot p_n = n_i p_i = n_i^2 = p_i^2$$

即在一定温度下，电子浓度与空穴浓度的乘积是一个常数，与掺杂浓度无关。

## 2. P型半导体

在本征半导体中，掺入微量3价元素，如硼、镓、铟等，则原来晶格中的某些硅（锗）原子被杂质原子代替。由于杂质原子的最外层只有3个价电子，当它和周围的硅（锗）原子组成共价键时，因为缺少一个电子，所以形成一个空位。其它共价键的电子，只需摆脱一个原子核的束缚，就转至空位上，形成空穴。因此，在较少能量下就可形成空穴，并留下带负电的杂质离子，它不能参与导电，如图1-5所示。显然，这种杂质半导体中空穴浓度远远大于电子浓度，即  $p_p \gg n_p$ （下标p表示是P型半导体），主要靠空穴导电，所以称为P型半导体。由于3价杂质原子可接受电子，相应地在邻近原子中形成空穴，故称为受主杂质。P型半导体中，自由电子称为少数载流子；空穴称为多数载流子。

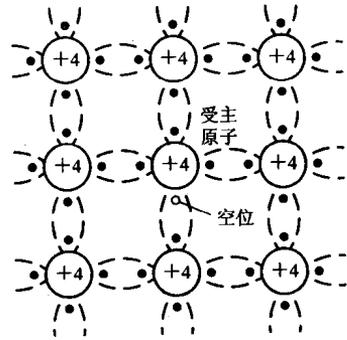


图1-5 P型半导体的共价键结构

P型半导体与N型半导体虽然各自都有一种多数载流子，但对外仍呈现电中性。它们的导电特性主要由掺杂浓度决定。这两种掺杂半导体是构成各种半导体器件的基础。

## 1.2 PN结

在一块本征半导体上，用工艺的办法使其一边形成N型半导体，另一边形成P型半导体，则在两种半导体的交界处形成了PN结。PN结是构成其它半导体器件的基础。

### 1.2.1 异型半导体接触现象

在P型和N型半导体的交界面两侧，由于电子和空穴的浓度相差悬殊，因而将产生扩散运动。电子由N区向P区扩散；空穴由P区向N区扩散。由于它们均是带电粒子（离子），因而电子由N区向P区扩散的同时，在交界面N区剩下不能移动（不参与导电）的带正电的杂质离子；空穴由P区向N区扩散的同时，在交界面P区剩下不能移动（不参与导电）的带负电的杂质离子，于是形成了空间电荷区。在P区和N区的交界处形成了电场（称为自建场）。在此电场作用下，载流子将作漂移运动，其运动方向正好与扩散运动方向相反，阻止扩散运动。电荷扩散得越多，电场越强，因而漂移运动越强，对扩散的阻力越大。当达到平衡时，扩散运动的作用与漂移运动的作用相等，通过界面的载流子总数为0，即PN结的电流为0。此时在PN区交界处形成一个缺少载流子的高阻区，我们称为阻挡层（又称为耗尽层）。上述过程如图1-6(a)、(b)所示。

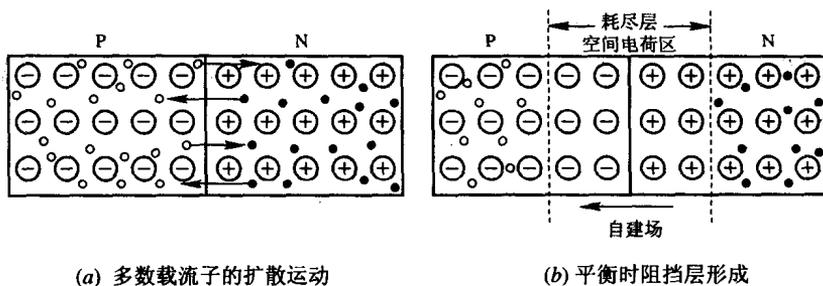


图 1-6 PN 结的形成

### 1.2.2 PN 结的单向导电特性

在 PN 结两端外加不同方向的电压，就可以破坏原来的平衡，从而呈现出单向导电特性。

#### 1. PN 结外加正向电压

若将电源的正极接 P 区，负极接 N 区，则称此为正向接法或正向偏置。此时外加电压在阻挡层内形成的电场与自建场方向相反，削弱了自建场，使阻挡层变窄，如图 1-7(a) 所示。显然，扩散作用大于漂移作用，在电源作用下，多数载流子向对方区域扩散形成正向电流，其方向由电源正极通过 P 区、N 区到达电源负极。

此时，PN 结处于导通状态，它所呈现出的电阻为正向电阻，其阻值很小。正向电压愈大，正向电流愈大。其关系是指数关系：

$$I_D = I_S e^{\frac{U}{U_T}}$$

式中， $I_D$  为流过 PN 结的电流； $U$  为 PN 结两端电压； $U_T = \frac{kT}{q}$ ，称为温度电压当量，其中  $k$  为玻耳兹曼常数， $T$  为绝对温度， $q$  为电子的电量，在室温下即  $T = 300 \text{ K}$  时， $U_T = 26 \text{ mV}$ ； $I_S$  为反向饱和电流。电路中的电阻  $R$  是为了限制正向电流的大小而接入的限流电阻。

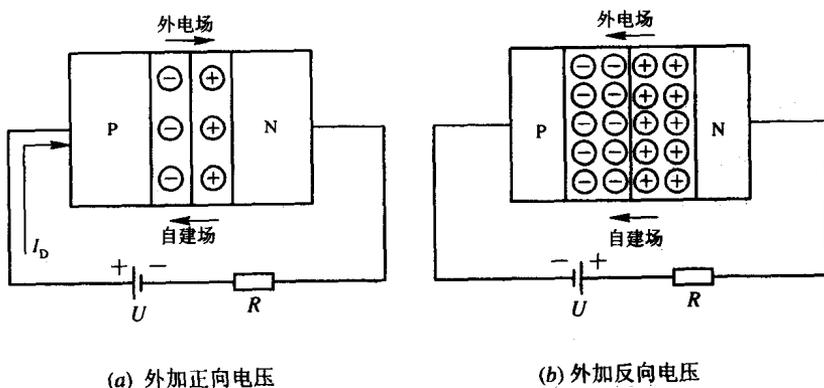


图 1-7 PN 结单向导电特性

#### 2. PN 结外加反向电压

若将电源的正极接 N 区，负极接 P 区，则称此为反向接法或反向偏置。此时外加电压